JAPAN PATENT OFFICE

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: August 23, 2002

Application Number: JP 2002-243,394

Applicant : TYCO ELECTRONICS AMP K.K.

Dated this 27th day of May 2003

Commissioner, Japan Patent Office Shin-ichiro OHTA

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月23日

出願番号

Application Number: 特願2002-243394

[ST.10/C]:

[JP2002-243394]

出 願 人 Applicant(s):

タイコエレクトロニクスアンプ株式会社

2003年 5月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2002-243394

【書類名】

特許願

【整理番号】

002173

【提出日】

平成14年 8月23日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G06K 17/00

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市高津区久本3丁目5番8号 タイコ エ

レクトロニクス アンプ株式会社内

【氏名】

白井 浩史

【特許出願人】

【識別番号】

000227995

【氏名又は名称】 タイコ エレクトロニクス アンプ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100066980

【弁理士】

【氏名又は名称】 森 哲也

【選任した代理人】

【識別番号】 100075579

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 嘉昭

【選任した代理人】

【識別番号】 100103850

【弁理士】

【氏名又は名称】 崔 秀▲てつ▼

【選任した代理人】

【識別番号】 100105854

【弁理士】

【氏名又は名称】 廣瀬 一

【手数料の表示】

001638 【予納台帳番号】

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9910888

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 カード接続構造及びそれに用いるカードコネクタ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一端に接触パッドを有するカードと、該カードの前記一端を受容するカードコネクタとからなり、該カードコネクタが、前記カードの一端を受容するハウジングと、該ハウジングに取り付けられ、前記カードの接触パッドに接触する接触部及び前記カードコネクタが実装される回路基板に半田接続される半田接続部を有するコンタクトとを備えたカード接続構造において、

前記カードの他端に、前記回路基板に前記カードを固定する固定手段を設け、 前記ハウジングの長手方向両側に、前記カードを案内する金属製の案内部材を 設け、

該案内部材は、前記カードを案内する平板状の案内部と、前記ハウジングに固定される固定部と、前記案内部及び前記固定部の間に設けられ、前記回路基板に 半田付けされる半田付け部とを具備することを特徴とするカード接続構造。

【請求項2】 一端に接触パッドを有するカードの前記一端を受容するカードコネクタであって、前記カードの一端を受容するハウジングと、該ハウジングに取り付けられ、前記カードの接触パッドに接触する接触部及び回路基板に半田接続される半田接続部を有するコンタクトとを備えたカードコネクタにおいて、

前記ハウジングの長手方向両側に、前記カードを案内する金属製の案内部材を 設け、

該案内部材は、前記カードを案内する平板状の案内部と、前記ハウジングに固定される固定部と、前記案内部及び前記固定部の間に設けられ、前記回路基板に 半田付けされる半田付け部とを具備することを特徴とするカードコネクタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、メモリモジュール等のカードと、このカードを受容するカードコネクタとからなり、カードコネクタに受容されたカードを回路基板に接続するためのカード接続構造及びそれに用いるカードコネクタに関する。

[0002]

【従来の技術】

従来より、メモリモジュール等のカードを回路基板に接続する技術が知られている。 両者の接続には、多くの場合カードコネクタが使用されている。

メモリモジュール等のカードを回路基板に接続するためのカードコネクタとして、例えば、図6に示すものが知られている(特開平9-82429号公報参照)。

[0003]

このカードコネクタ100は、図6(A)に示すように、カード受容凹部(図示せず)を有する絶縁性のハウジング110と、ハウジング110に2列状に取り付けられ、カード受容凹部に受容されたカードCの接触パッド(図示せず)に接触する複数のコンタクト120と、ハウジング110の長手方向両側に取り付けられた1対の金属部材130とを具備している。各コンタクト120は、半田接続部121にて回路基板(図示せず)上に半田接続されている。また、各金属部材130は、カード受容凹部に受容されたカードCを係止固定するラッチ部131と、回路基板への半田固定部132とを有している。半田固定部132は、回路基板上に半田付けされてコンタクト120の半田接続部121を保護するようになっている。

[0004]

ここで、カードCは、図6(B)に示すように、カードコネクタ100のカード受容凹部に斜めに挿入された後、図中の矢印A方向に回転され、カードCと回路基板とが平行になった状態でカードCがラッチ部131に係止されてカードCの上方への移動及びカードCの後方(カードCがカードコネクタから抜ける方向)への移動が規制されるようになっている。

[0005]

そして、カードCがカード受容凹部に受容されると、各コンタクト120がカードCの接触パッドに接触し、カードCがコンタクト120を介して回路基板に電気的に接続されるようになっている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、図6に示したカードコネクタ100にあっては、以下の問題点があった。

即ち、金属部材130によりカードCの挿入時の案内とカード受容凹部に受容されたカードCの係止固定とが可能となるが、金属部材130をカードCの両側に位置するように配置してあるため、カードCの両側に係止固定のためのスペースが設けられない仕様に対応することができないという問題点があった。

[0007]

また、金属部材130に設けられた半田固定部132がコンタクト120の半田接続部121とかけ離れた位置にあるため、半田固定部132とコンタクト120の半田接続部121を十分に保護することができないという問題点もあった。

従って、本発明は上述の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、カードの挿入時の案内と受容されたカードの係止固定とを可能にするとともに、カードの両側に係止固定のためのスペースを設けられない仕様に対応することができる最小の幅の、コンタクトの半田接続部を十分に保護することができる、カード接続機造及びそれに用いるカードコネクタを提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

上記問題を解決するため、本発明のうち請求項1に係るカード接続構造は、一端に接触パッドを有するカードと、該カードの前記一端を受容するカードコネクタとからなり、該カードコネクタが、前記カードの一端を受容するハウジングと、該ハウジングに取り付けられ、前記カードの接触パッドに接触する接触部及び前記カードコネクタが実装される回路基板に半田接続される半田接続部を有するコンタクトとを備えたカード接続構造において、前記カードの他端に、前記回路基板に前記カードを固定する固定手段を設け、前記ハウジングの長手方向両側に、前記カードを案内する金属製の案内部材を設け、該案内部材は、前記カードを案内する平板状の案内部と、前記ハウジングに固定される固定部と、前記案内部及び前記固定部の間に設けられ、前記回路基板に半田付けされる半田付け部とを

具備することを特徴としている。

[0009]

このカード接続構造によれば、カードをカードコネクタに挿入する際に、ハウジングの長手方向両端に設けられた金属製の案内部材によりカードを案内する。従って、カードの傾斜挿入を防止することができる。そして、カードコネクタに受容されたカードは、固定手段により回路基板に固定される。従って、カードの係止固定が可能となる。また、カードの回路基板への固定は、カードの他端に設けられた固定手段によって行われ、案内部材は平板状の案内部でカードを案内するようになっているので、カードの両側に係止固定のためのスペースを設けられない仕様に対応することができる最小の幅のカード接続構造を得ることができる。さらに、案内部材に設けられた半田付け部を回路基板に半田付けすることで、案内部材を含むカードコネクタが回路基板上に固定され、回路基板上に半田接続されるコンタクの半田接続部へ過大な負荷がかかることが阻止される。ここで、半田付け部は、カードを案内する平板状の案内部とハウジングに固定される固定部との間に設けられているので、半田付け部と各コンタクトの半田接続部との間のスパンが短く、各コンタクトの半田接続部を十分に保護することができる。

[0010]

また、本発明のうち請求項2に係るカードコネクタは、一端に接触パッドを有するカードの前記一端を受容するカードコネクタであって、前記カードの一端を受容するハウジングと、該ハウジングに取り付けられ、前記カードの接触パッドに接触する接触部及び回路基板に半田接続される半田接続部を有するコンタクトとを備えたカードコネクタにおいて、前記ハウジングの長手方向両側に、前記カードを案内する案内部材を設け、該案内部材は、前記カードを案内する平板状の案内部と、前記ハウジングに固定される固定部と、前記案内部及び前記固定部の間に設けられ、前記回路基板に半田付けされる半田付け部とを具備することを特徴としている。

[0011]

このカードコネクタによれば、請求項1に記載したカード接続構造に好適なカードコネクタを提供することができる。

[0012]

【発明の実施の形態】

次に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1は本発明に係るカード接続構造の一実施形態の平面図である。図2は図1のカード接続構造に用いるカードコネクタを示し、(A)は平面図、(B)は正面図、(C)は右側面図である。図3はカードコネクタにカードを挿入する方法を説明するための側断面図である。図4はカードコネクタにカードを挿入する途中の状態の平面図である。図5は案内部材のないカードコネクタにカードを挿入する途中の状態の平面図である。図5は案内部材のないカードコネクタにカードを挿入する途中の状態の平面図である。

[0013]

図1に示すように、カード接続構造は、一端に複数の接触パッド41を有する カード40と、回路基板(図示せず)上に実装され、カード40の前記一端を受 容するカードコネクタ1とからなっている。

ここで、カードコネクタ1は、図2に示すように、長手方向(図2(A)における左右方向)に延びる絶縁性のハウジング10と、ハウジング10に2列状に取り付けられた複数のコンタクト20,21と、ハウジング10の長手方向両側に設けられた1対の金属製の案内部材30とを具備している。

[0014]

ハウジング10は、図3に最もよく示すように、ハウジング10の前側(図3における左側)に開いた、カード40の一端を受容する長手方向に延びるカード受容凹部11を有している。そして、ハウジング10の長手方向両端には、図2に示すように、案内部材30を固定するための1対の案内部材固定部12が設けられ、各案内部材固定部12には、案内部材30の圧入固定用凹部13が形成されている。この圧入固定用凹部13は、図2(C)に示すように、案内部材固定部12の後面から前方に向けて延びるとともに下面に開いた矩形状のスリット13aと、この矩形状のスリット13aから前方に延びる、スリット13aよりも上下方向の幅が狭く延長方向の長さが長い矩形状のスリット13bとを備えている。また、各案内部材固定部12には、圧入固定用凹部13のスリット13aの下端から案内部材固定部12の両外側面に向けて延びる半田付け部用凹部15が

形成されている。また、ハウジング10のカード受容凹部11の前側であって上 方から見て長手方向中心よりやや左側には、カード40の逆差しを防止するため の突部14が形成されている。ハウジング10は、絶縁性の合成樹脂を成形する ことによって形成される。

[0015]

また、2列状のコンタクト20,21は、図2及び図3に示すように、ハウジ ング10の後方側からハウジング10に圧入固定される後方側コンタクト20と 、ハウジング10の前方側からハウジング10に圧入固定される前方側ンタクト 21とで構成されている。後方側コンタクト20と前方側コンタクト21とは、 長手方向に沿って互い違いに千鳥配列されている。ここで、2列状のコンタクト 20,21のうち後方側コンタクト20は、図3に最もよく示すように、ハウジ ング10の後方側から圧入固定される固定部20aと、固定部20aからカード 受容凹部11内に向けて延びてカード40上面の接触パッド41に弾性的に接触 する接触部20bと、固定部20aから後方にハウジング10の後側に向けて延 びる半田接続部20cとを具備している。この半田接続部20cは、カードコネ クタ1が実装される回路基板上の接触パッド(図示せず)に半田接続される。一 方、前方側コンタクト21は、ハウジング10の前方側から圧入固定される固定 部21aと、固定部20aからカード受容凹部11内に向けて延びてカード40 下面の接触パッド41に弾性的に接触する接触部21bと、固定部21aから前 方にハウジング10の前側に向けて延びる半田接続部21cとを具備している。 半田接続部21 cは、カードコネクタ1が実装される回路基板上の接触パッド(図示せず)に半田接続される。後方側コンタクト20及び前方側コンタクト21 は、金属板を打抜き加工することによって形成される。

[0016]

また、ハウジング10の長手方向両側に設けられた1対の案内部材30は、長手方向中心に対して対称形状をなしている。そして、各案内部材30は、カード40を案内する平板状の案内部31と、ハウジング10の案内部材固定部12に固定される固定部32と、案内部31及び固定部32の間に設けられ、回路基板に半田付けされる半田付け部33とを具備している。各案内部材30は、金属板

を打抜き及び曲げ加工することによって形成される。案内部31は、案内部材30がハウジング10に取り付けられた状態で、ハウジング10の長手方向側面に沿って前方に延びる略矩形形状を有する。案内部31の前端は、ハウジング10の前端よりもやや前方に突出している。また、固定部32は、ハウジング10の後方から圧入固定用凹部13のスリット13a内に挿入される矩形状の基部32aと、基部32aから前方に延びるとともに上縁にバーブ(逆とげ)32cを有して圧入固定用凹部13のスリット13bに圧入固定される圧入固定部32bとを備えている。さらに、半田付け部33は、基部32aの下端から基部32aと略同一幅で外側に延びて案内部31の下端に連結されている。この半田付け部33は、案内部材30がハウジング10に取り付けられた状態で、案内部材固定部12の半田付け部用凹部15に位置し、半田付け部33の下面が回路基板上に半田接続されるようになっている。半田付け部33を回路基板上に半田接続されるようになっている。半田付け部33を回路基板上に半田付けすると、案内部材30を含むカードコネクタ1が回路基板上に固定され、回路基板上に半田接続されるコンタクト20、21の半田接続部20b、21bへ過大な負荷がかかることが阻止される。

[0017]

さらに、カード40は、図4に最もよく示すように、ハウジング10の長手方向両側に設けられた案内部材30の案内部31に案内されるような幅を有する略平板状の形状を有し、一端の上面及び下面に複数の接触パッド41を有している。そして、カード40の前記一端の上方から見て長手方向中心よりやや左側には、カード40の一端をカード受容凹部11内に挿入する際に、ハウジング10に形成された突部14が入り込む切欠42が形成されている。また、カード40の前記一端とは反対側の他端には、図1に示すねじ部材50のねじ部(図示せず)が挿通される複数(本実施形態にあっては2個)の貫通孔43が形成されている。ねじ部材50は、カードコネクタ1に受容されたカード40を回路基板に固定する請求項1及び2に規定した固定手段を構成する。

[0018]

次に、カード40の回路基板への接続方法を、図3、図4、及び図1を参照して説明する。

回路基板上にカードコネクタ1を実装した状態で、先ず、図3に示すように、カード40を斜めにして矢印X方向に進行させてカード40の一端をハウジング10のカード受容凹部11内に挿入する。これにより、後方側コンタクト20の接触部20bはカード40の上面に形成された接触パッド41に接触し、前方側コンタクト21の接触部21bはカード40の下面に形成された接触パッド41に接触し、カード40と回路基板とが電気的に接続される。このカード40の挿入の際には、ハウジング10に形成された突部14がカード40に形成された切欠42に入り込む。カード40の挿入の際に、カード40を上下面逆さまにして挿入すると、突部14及び切欠42は長手方向の中心から位置ずれして形成されているため、突部14が切欠42に入り込まず、カード40の逆差しが防止される。

[0019]

このようにカード40の一端をカード受容凹部11内に挿入する際には、図4に示すように、ハウジング10の長手方向両側に設けられた案内部材30の案内部31によりカード40の両側面が案内される。このため、カード40の傾斜挿入を防止することができる。

そして、カード40の一端をカード受容凹部11内に挿入した後、図3の矢印 ソ方向にカード40をカード40が回路基板と略平行になるまで回転させる。そ の後、カード40の他端に形成した貫通孔43に図1に示すようにねじ部材50 のねじ部を挿通してカード40を回路基板に固定する。これにより、カード40 の回路基板への接続が完了する。

[0020]

このカード40を回路基板に固定する際には、案内部材30によりカード40の傾斜挿入が防止されているので、図5に示すように、カードコネクタ1に対してカード40が傾斜しない。このため、各コンタクト20、21の接触部20b、21bに損傷を与えることが回避でき、各接触部20b、21bを保護することができる。

[0021]

また、カード40の回路基板への固定は、カード40の他端に設けられたねじ

部材50(固定手段)によって行われ、案内部材30は平板状の案内部31でカード40を案内するようになっているので、カード40の両側に係止固定のためのスペースを設けられない仕様に対応することができる最小の幅のカード接続構造を得ることができる。

[0022]

さらに、案内部材30に設けられた半田付け部33を回路基板に半田付けすることで、案内部材30を含むカードコネクタ1が回路基板上に固定され、回路基板上に半田接続されるコンタクト20、21の半田接続部20c、21cへ過大な負荷がかかることが阻止される。ここで、半田付け部33は、カード40を案内する平板状の案内部31とハウジング10に固定される固定部32との間に設けられているので、半田付け部33と各コンタクト20、21の半田接続部20c、21cとの間のスパンが短く、各コンタクト20、21の半田接続部20c、21cを十分に保護することができる。

[0023]

以上、本発明の実施形態について説明してきたが、本発明はこれに限定されず 、種々の変更、改良を行うことができる。

例えば、固定手段は、カードコネクタ1に受容されたカード40を回路基板に 固定できるものであれば、ねじ部材50に限られない。

[0024]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明のうち請求項1に係るカード接続構造によれば、一端に接触パッドを有するカードの他端に、回路基板にカードを固定する固定手段を設けたので、カードの係止固定を行うことができる。また、ハウジングの長手方向両側に、カードを案内する金属製の案内部材を設けたので、カードをカードコネクタに挿入する際に、案内部材によりカードを案内し、カードの傾斜挿入を防止することができ、カードコネクタのコンタクトの接触部を保護することができる。そして、カードの回路基板への固定は、カードの他端に設けられた固定手段によって行われ、案内部材は平板状の案内部でカードを案内するようになっているので、カードの両側に係止固定のためのスペースを設けられない仕様に対

応することができる最小の幅のカード接続構造を得ることができる。さらに、案内部材に設けられた半田付け部を回路基板に半田付けすることで、案内部材を含むカードコネクタが回路基板上に固定され、回路基板上に半田接続されるコンタクの半田接続部へ過大な負荷がかかることが阻止される。ここで、半田付け部は、カードを案内する平板状の案内部とハウジングに固定される固定部との間に設けられているので、半田付け部と各コンタクトの半田接続部との間のスパンが短く、各コンタクトの半田接続部を十分に保護することができる。

[0025]

また、本発明のうち請求項2に係るカードコネクタによれば、ハウジングの長手方向両側に、カードを案内する案内部材を設け、該案内部材は、前記カードを案内する平板状の案内部と、前記ハウジングに固定される固定部と、前記案内部及び前記固定部の間に設けられ、前記回路基板に半田付けされる半田付け部とを具備するので、請求項1に記載したカード接続構造に好適なカードコネクタを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係るカード接続構造の一実施形態の平面図である。

【図2】

図1のカード接続構造に用いるカードコネクタを示し、(A)は平面図、(B)は正面図、(C)は右側面図である。

【図3】

カードコネクタにカードを挿入する方法を説明するための側断面図である。

【図4】

カードコネクタにカードを挿入する途中の状態の平面図である。

【図5】

案内部材のないカードコネクタにカードを挿入する途中の状態の平面図である

【図6】

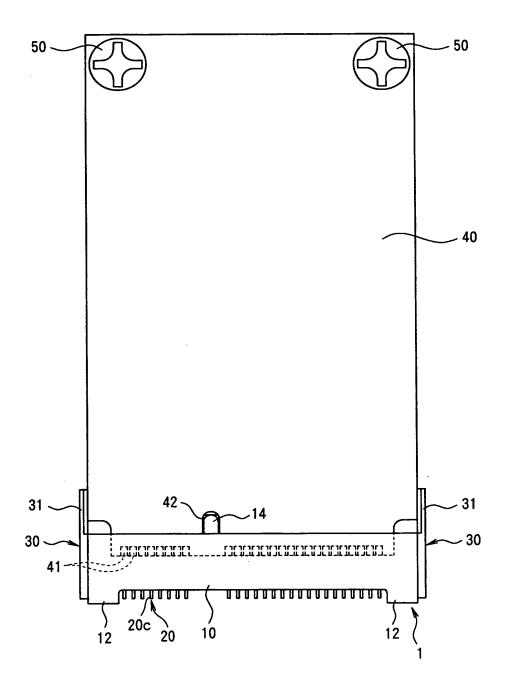
従来例のカードコネクタを示し、(A)は平面図、(B)は挿入されるカード

をともに示した右側面図である。

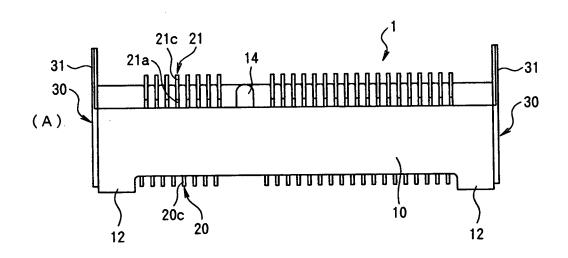
【符号の説明】

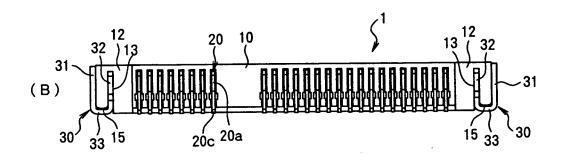
- 1 カードコネクタ
- 10 ハウジング
- 20, 21 コンタクト
- 20b, 21b 接触部
- 20c, 21c 半田接続部
- 30 案内部材
- 3 1 案内部
- 3 2 固定部
- 33 半田付け部
- 40 カード
- 41 接触パッド
- 50 ねじ部材(固定手段)

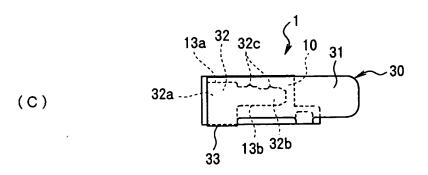
【書類名】図面【図1】



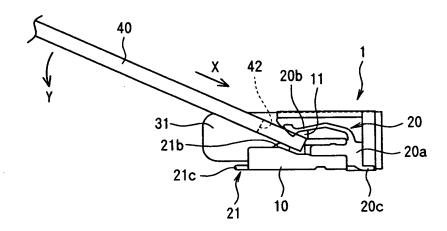
【図2】



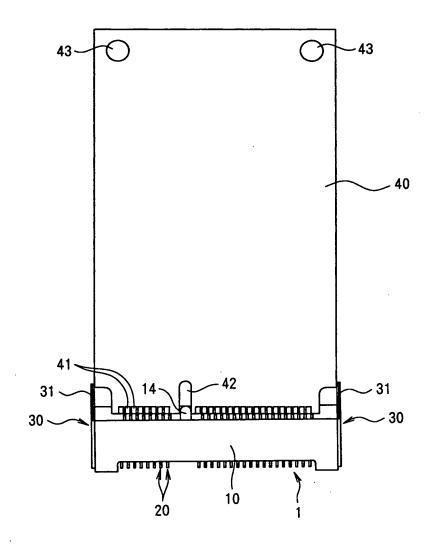




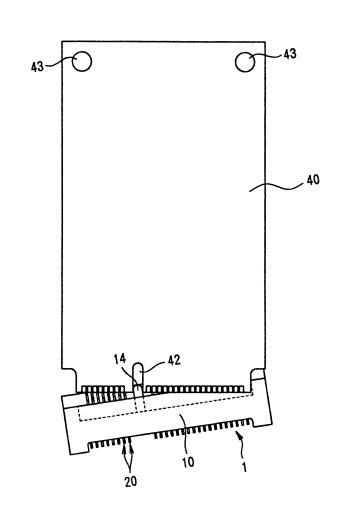
【図3】



【図4】

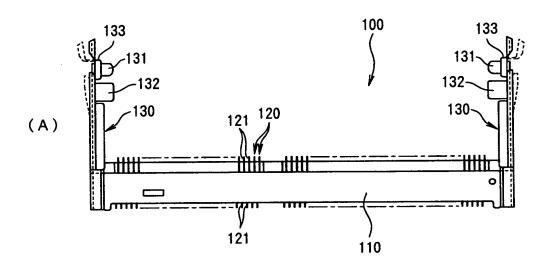


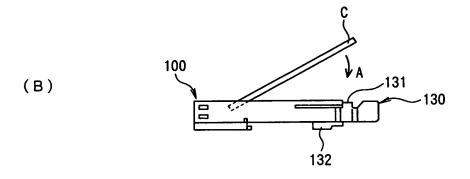
[図5]



【図6】

)





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】カードの挿入時の案内と受容されたカードの係止固定とを可能にするとともに、カードの両側に係止固定のためのスペースを設けられない仕様に対応することができる最小の幅の、コンタクトの半田接続部を十分に保護することができる、カード接続構造及びそれに用いるカードコネクタを提供する。

【解決手段】カード接続構造は、一端に接触パッド41を有するカード40と、カード40の前記一端を受容するカードコネクタ1とからなっている。カード40の他端には、回路基板にカード40を固定する固定手段50が設けられている。カードコネクタ1のハウジング10の長手方向両側には、カード40を案内する金属製の案内部材30が設けられている。案内部材30は、カード40を案内する平板状の案内部31と、ハウジング10に固定される固定部32と、案内部31及び固定部32の間に設けられ、回路基板に半田付けされる半田付け部33とを具備している。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000227995]

1. 変更年月日

2000年 3月 6日

[変更理由] 名称変更

住 所

神奈川県川崎市高津区久本3丁目5番8号

氏 名

タイコエレクトロニクスアンプ株式会社